



NUMBER 316081
3RD ANGLE PROJECTION

METRIC

DIMENSIONS IN MILLIMETERS. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST

NOTES
 1. MATERIAL: HOUSING: GLASS FILLED THERMO PLASTIC, POLYESTER (94V-0), COLOR: BLACK
 CONTACT: COPPER ALLOY
 RETENTION LEG: COPPER ALLOY
 FINISH (CONTACT AREA): 0.38μm MIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
 FINISH (CONTACT AREA): 0.76μm MIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
 FINISH (CONTACT AREA): 2.0 μm MIN TIN PLATED OVER NICKEL
 FINISH (RETENTION LEG): TIN LEAD PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL
 FINISH (RETENTION LEG): TIN PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL
 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

注記
 1. 材料: ハウジング: ガラス入り熱可塑性ポリエチレン樹脂 (94V-0), 色: 黒
 コントクト: 銅合金
 リテンションレグ: 銅合金
 めっき: コントクト: 全面Ni下地
 鍍層部: 0.38μm MIN金めっき
 めっき: コントクト: 全面Ni下地
 鍍層部: 0.76μm MIN金めっき
 めっき: コントクト: 全面Ni下地
 鍍層部: 2.0 μm MINスズめっき
 めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部
 ニッケル下地の土に半田めっき

推奨基板取付け寸法
 PC 基板厚: 1.6±0.1 (非累積公差)
 (コネクタ搭載面)
 RECOMMEND PC BOARD HOLE PATTERN
 PC BOARD THICKNESS: 1.6±0.1 (NOT ACCUMULATE TOLERANCE)
 (CONNECTOR MOUNT SIDE)

B ROW		X	Y			3-316081-3
A ROW						3-316081-2
B ROW		Y	Y			2-316081-5
A ROW						2-316081-3
B ROW		X	X			1-316081-5
A ROW						1-316081-3
						1-316081-2

KEYING LOCATION		A ROW KEYING	B ROW KEYING	FINISH	製品番号	PART NO.
TE Connectivity						
12 POS DOUBLE ROW HORIZONTAL HDR ASS'Y FOR DYNAMIC D-3200						
WIRE RANGE	INSULATION DIA	NAME		NUMBER		
SEE NOTE	SEE NOTE	K.IKEDA		C-316081		
MATERIAL		FINISH		SCALE		
SEE NOTE		SEE NOTE		A3 J		
DR. K.IKEDA		DE. K.IKEDA		REV. B4		
CHK. Y.ISHIKAWA		APP. S.MANABE		SHEET 1 OF 1		

(CUSTOMER DRAWING) 顧客用図面